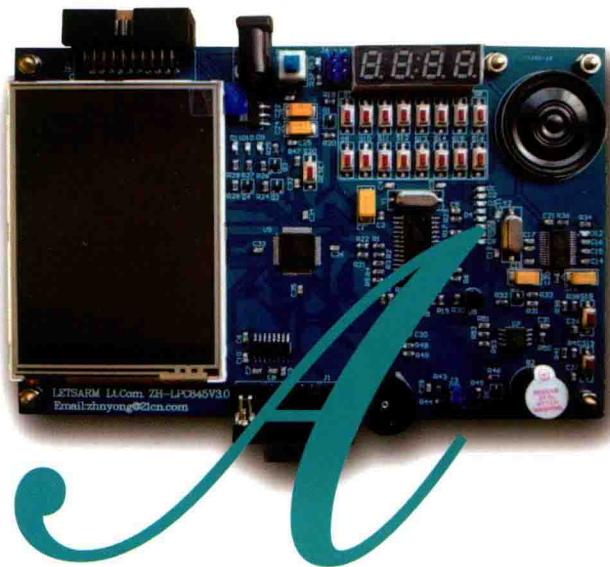


清华

开发者书库



Principles and Applications of ARM Embedded Microprocessor
Based on Cortex-M0 + Core LPC84X and μC / OS-III Operating System, Second Edition

ARM嵌入式微控制器 原理与应用

基于Cortex-M0+内核LPC84X
与μC/OS-III操作系统

(第2版)

张 勇 ◎编著

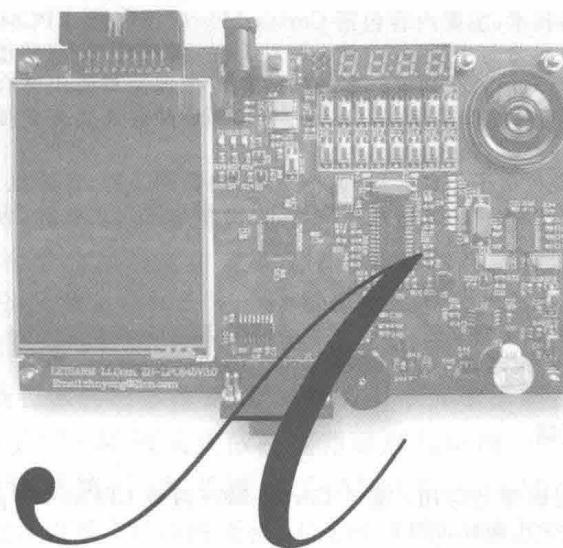
ZhangYong

清华大学出版社



清华

开发者书库



Principles and Applications of ARM Embedded Microprocessor
Based on Cortex-M0 + Core LPC84X and μC / OS-III Operating System, Second Edition

ARM嵌入式微控制器 原理与应用

基于Cortex-M0+内核LPC84X
与μC/OS-III操作系统
(第2版)



张 勇◎编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

ARM Cortex-M0+内核微控制器以其高性能、极低功耗和易用性等特点成为替代传统8051架构单片机的首选微控制器,其中以NXP公司LPC84X系列微控制器因其处理速度快、存储空间大和片内外设资源丰富而最有代表性。Micrium公司μC/OS-II/III系统软件是在全球范围内被广泛加载到微控制器上的嵌入式实时操作系统。本书结合微控制器LPC84X与嵌入式实时操作系统μC/OS-II/III详细讲述了ARM微控制器原理与应用技术,主要内容包括Cortex-M0+微控制器、LPC84X硬件电路系统、Keil MDK集成开发环境、Cortex-M0+异常与中断、片内外设驱动编程、μC/OS-II/III移植、μC/OS-II/III任务、信号量与互斥信号量以及消息邮箱与消息队列等。本书的特色在于理论与应用结合紧密且实例丰富,对学习基于Cortex-M0+微控制器和实时操作系统μC/OS-II/III等领域的嵌入式开发技术,都具有很强的指导意义和参考价值。

本书可作为普通高等院校电子信息工程、通信工程、物联网工程、计算机工程、软件工程、自动控制和智能仪器等相关专业的高年级本科生或研究生教材,也可作为嵌入式系统设计爱好者和工程开发人员的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

ARM嵌入式微控制器原理与应用: 基于Cortex-M0+内核LPC84X与μC/OS-III操作系统/张勇编著.—2版.—北京: 清华大学出版社, 2019

(清华开发者书库)

ISBN 978-7-302-52705-3

I. ①A… II. ①张… III. ①微处理器—系统设计 IV. ①TP332.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 063140 号

责任编辑: 赵凯

封面设计: 李召霞

责任校对: 徐俊伟

责任印制: 宋林

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者: 清华大学印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 186mm×240mm 印 张: 29

字 数: 687 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 2 版

印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

产品编号: 083029-01

第2版前言

PREFACE

物联网技术与互联网+技术的迅猛发展,促使电子设计与智能控制领域发生了一次新的技术革命,这场技术革命的典型特征在于 ARM 微处理器和微控制器的普及应用及嵌入式实时操作系统(ERTOS)的普及应用。国内各高等院校与时俱进,在电子通信与智能控制等相关专业开设了 ARM 与 ERTOS 方面的多门课程,以培养高质量的嵌入式技术工程人员。为了适应高等院校新技术的教学需要,同时作为清华大学出版社“开发者书库”系列教材的出版计划之一,编写了《ARM 嵌入式微控制器原理与应用——基于 Cortex-M0+ 内核 LPC84X 与 μC/OS-III 操作系统》。本书涵盖了 ARM Cortex-M0+ 极低功耗微控制器 LPC84X 的设计与应用技术以及 ERTOS 系统 μC/OS-II / III 的实战应用技术。

本书出版一年以来,受到了国内广大师生和嵌入式爱好者的喜爱,在此作者表示由衷的感谢。在过去的一年里,收到了大量读者的宝贵反馈意见,同时结合在物联网专业本科和研究生教学中遇到的问题,修订了本书第 1 版中出现的一些小问题。特别是由于 Keil MDK 最新版开发软件中芯片支撑库结构的大幅调整,使得本书原版中全部例程均需作重大修改才能运行在新版 Keil MDK 下。在这种情况下,对原书中的工程例程进行了全面的修订,形成了本书的第 2 版。同时,基于 IAR EWARM 开发环境,也编写了以 LPC84X 与 ERTOS 应用为核心的嵌入式教材《ARM Cortex-M0+ 嵌入式微控制器原理与应用——基于 LPC84X、IAR EWARM 与 μC/OS-III 操作系统》,即将由清华大学出版社出版,该书更适合那些习惯于借助 EWARM 进行嵌入式开发的教研人员。

本书第 2 版与第 1 版在内容安排上相同,同样具有概念表述准确、硬件方案开源、工程代码完备、应用实例丰富等特点,适用于课内教学与课外实验相结合的教学方法,也适用于结合 MOOC 技术和微课技术进行新型教学范式改革,同样适用于结合电子设计大赛进行赛课结合教学。本书配套的 ARM 学习电路板可以在教学过程中设计制作,可极大地提高本书的学习成就感和学习乐趣。对于本科二年级学生,适用内容为根据第 3 章内容制作 ARM 学习板和第 1~4 章;对于本科三年级学生,根据学习基础可选用第 1~8 章或第 1~12 章;对于研究生,适用第 9~16 章。结合作者的教学经验,针对本科三年级学生,本书的课内教学宜为 32 学时,实验教学不少于 32 学时,相关的开放实验学时为 64~96 学时。

本书由江西省学位与研究生教育教学改革研究项目(编号: JXYJG-2018-074)资助出版,特此感谢。同时,感谢恩智浦(NXP)中国公司辛华峰经理对本书编写的关心与支持;感谢北京博创智联科技有限公司陆海军总经理对本书编写的关心与支持;感谢广州天嵌计算

机科技有限公司梁传智总经理对本书编写的关心与支持；感谢清华大学出版社赵凯编辑的辛勤工作；感谢我的爱人贾晓天老师在资料检索和LPC845学习板焊装调试方面所做的大量工作；感谢阅读了作者已出版的教材并反馈了宝贵意见的读者们。本书的编写通俗易懂，其自学门槛较以往的教材大大降低。

由于作者水平有限，书中难免会有纰漏之处，敬请同行专家和读者朋友批评指正（联系方式：15270015009@qq.com）。

张 勇

2019年5月

我于2012年1月开始着手编写本书，原计划是2013年完成，但因编写过程中不断有新的发现，故而一再推迟。2014年1月完成初稿，2014年4月完成第二稿，2014年6月完成第三稿，2014年7月完成第四稿，2014年8月完成第五稿，2014年9月完成第六稿，2014年10月完成第七稿，2014年11月完成第八稿，2014年12月完成第九稿，2015年1月完成第十稿，2015年2月完成第十一稿，2015年3月完成第十二稿，2015年4月完成第十三稿，2015年5月完成第十四稿，2015年6月完成第十五稿，2015年7月完成第十六稿，2015年8月完成第十七稿，2015年9月完成第十八稿，2015年10月完成第十九稿，2015年11月完成第二十稿，2015年12月完成第二十一稿，2016年1月完成第二十二稿，2016年2月完成第二十三稿，2016年3月完成第二十四稿，2016年4月完成第二十五稿，2016年5月完成第二十六稿，2016年6月完成第二十七稿，2016年7月完成第二十八稿，2016年8月完成第二十九稿，2016年9月完成第三十稿，2016年10月完成第三十一稿，2016年11月完成第三十二稿，2016年12月完成第三十三稿，2017年1月完成第三十四稿，2017年2月完成第三十五稿，2017年3月完成第三十六稿，2017年4月完成第三十七稿，2017年5月完成第三十八稿，2017年6月完成第三十九稿，2017年7月完成第四十稿，2017年8月完成第四十一稿，2017年9月完成第四十二稿，2017年10月完成第四十三稿，2017年11月完成第四十四稿，2017年12月完成第四十五稿，2018年1月完成第四十六稿，2018年2月完成第四十七稿，2018年3月完成第四十八稿，2018年4月完成第四十九稿，2018年5月完成第五十稿，2018年6月完成第五十一稿，2018年7月完成第五十二稿，2018年8月完成第五十三稿，2018年9月完成第五十四稿，2018年10月完成第五十五稿，2018年11月完成第五十六稿，2018年12月完成第五十七稿，2019年1月完成第五十八稿，2019年2月完成第五十九稿，2019年3月完成第六十稿，2019年4月完成第六十一稿，2019年5月完成第六十二稿。在此期间，我参考了国内外大量的书籍、论文、资料，对书中涉及的每一个概念、每一个理论、每一个公式、每一个实验都进行了深入的研究，力求做到准确无误。同时，我也虚心向许多专家、学者请教，得到了他们的大力支持和帮助。在此，我特别感谢他们对本书的审阅和指导。当然，书中还存在一些不足之处，敬请广大读者批评指正。由于本人水平有限，书中难免有疏忽和错误，恳请广大读者批评指正。在此，我深表歉意。希望本书能为读者提供一个良好的学习平台，帮助读者更好地掌握ARM嵌入式微控制器的原理与应用技术，从而更好地服务于社会。最后，衷心感谢所有关心和支持本书的读者，你们的支持是我前进的动力，也是我不断努力的动力。再次感谢大家！

第1版前言

PREFACE

当前,ARM微控制器正在逐步替代传统8051架构单片机而成为嵌入式系统的核心控制器。2010年以后,ARM公司主推Cortex系列内核,Cortex系列分为R系列、A系列和M系列,其中,A系列是高性能内核,用于基于Android操作系统的智能手机和平板电脑,支持ARM、Thumb和Thumb-2指令集;R系列为微处理器内核,支持ARM、Thumb和Thumb-2指令集;M系列为低功耗微控制器内核,仅支持Thumb-2指令集,诞生于2004年,最早推出的内核为Cortex-M3,目前有Cortex-M0、M0+、M1、M3、M4和M7等,用于支持快速中断的嵌入式实时应用系统中。在Cortex系列中,M系列芯片的应用量最大,每年的应用量为几十亿块。

在Cortex-M系列中,M0和M0+内核都是极低功耗内核,M0+内核的功耗比M0内核更低(ARM公司公布的功耗数据为 $11.2\mu\text{W}/\text{MHz}$),被誉为全球功耗最低的微控制器内核,主要应用在控制和检测领域,涵盖了传统8051单片机的应用领域,比传统8051单片机在处理速度、功耗、片上外设灵活性、中断数量与中断反应能力、编程与调试等诸多方面都有更大优势,M0+内核的代表芯片如NXP公司的LPC845微控制器。

基于ARM Cortex-M0+微控制器的软件开发有两种方式,即传统的芯片级别的应用软件开发和加载嵌入式实时操作系统的应用软件开发。芯片级别的应用软件开发方式直接使用C语言函数管理硬件外设驱动和实现用户功能,称之为面向函数的程序设计方式;加载嵌入式实时操作系统的应用软件开发使用嵌入式操作系统管理硬件外设和存储资源,借助于用户任务实现用户功能,称之为面向任务的程序设计方式。由于Cortex-M0+微控制器片内RAM空间丰富,一般在8KB以上,适宜加载嵌入式实时操作系统(RTOS) $\mu\text{C}/\text{OS-}\text{II}$ 或 $\mu\text{C}/\text{OS-}\text{III}$ 。在Cortex-M0+微控制器上加载了RTOS后,将显著加速项目的开发进度。

本书主要以Cortex-M0+内核LPC845微控制器为例,在介绍了Cortex-M0+内核组成原理和LPC84X微控制器芯片结构后,详细介绍了LPC845典型硬件系统及其片上外设的驱动方法,基于面向函数的程序设计方法介绍了LED灯、蜂鸣器、按键、数码管、温度显示(DS18B20)、串口通信、模数转换器(ADC)、存储器访问、LCD屏显示和触摸屏输入等外设驱动程序设计技术;然后,详细介绍了嵌入式实时操作系统 $\mu\text{C}/\text{OS-}\text{II}$ 和 $\mu\text{C}/\text{OS-}\text{III}$ 在LPC845微控制器上的移植与应用技术,包括用户任务、信号量与互斥信号量、消息邮箱与消息队列等组件应用程序设计方法,重点在于阐述面向任务的程序设计方法及其优越性。

本书讲义经过多名教师的使用,理论学时宜为32学时,实验学时为32学时。建议讲述

内容为第1~12章(第一篇与第二篇),选学内容为第13~16章(第三篇),按书中章节顺序讲述。作者巧妙地组织了书中的全部实例,使得全部实例代码均是完整的。因此,要求读者必须在掌握了前面章节实例的基础上,才能学习后面章节的实例。对于自学本书的嵌入式爱好者而言,要求至少具有数字电路、模拟电路、C语言程序设计等课程的基础知识,并建议使用LPC845学习板辅助学习,以增加学习乐趣。

本书具有以下三个方面的特色:

1. 公布了基于LPC845微控制器为核心的开源硬件平台,对嵌入式硬件开发具有很强的指导作用。
2. 全书工程实例丰富,通过完整的工程实例详细讲述了函数级别与任务级别的程序设计方法,对于嵌入式系统应用软件开发具有颇强的指导意义。
3. 结合LPC845硬件平台,详细讲述了嵌入式实时操作系统μC/OS-II/III的任务管理和系统组件应用方法,对学习和应用μC/OS-II/III具有良好的可借鉴性。

本书由江西省学位与研究生教育教学改革研究项目(编号:JXYJG-2018-074)资助出版,特此感谢。同时,感谢恩智浦(NXP)中国公司辛华峰经理对本书编写的关心与支持;感谢北京博创智联科技有限公司陆海军总经理对本书编写的关心与支持;感谢广州天嵌计算机科技有限公司梁传智总经理对本书编写的关心与支持;感谢清华大学出版社的辛勤工作;感谢我的爱人贾晓天在资料检索和LPC845学习板焊装调试方面所做的大量工作;感谢阅读了作者已出版的教材并反馈了宝贵意见的读者们。本书的编写通俗易懂,其自学门槛较以往的教材大大降低。

由于作者水平有限,书中难免会有纰漏之处,敬请同行专家和读者朋友批评指正(联系方式:15270015009@qq.com)。

免责声明:知识的发展和科技的进步是多元的。本书内容上广泛引用的知识点均罗列于参考文献中,主要为LPC845用户手册、LPC845芯片手册、Cortex-M0+技术手册、嵌入式实时操作系统μC/OS-II/III、Keil MDK集成开发环境、ULINK2或JLINK仿真资料和Altium Designer软件等内容,所有这些引用内容的知识产权归相关公司所有。本书内容仅用于教学目的,旨在推广ARM Cortex-M0+内核LPC845微控制器、嵌入式实时操作系统μC/OS-II/III和Keil MDK集成开发环境等,禁止任何单位和个人摘抄或扩充本书内容用于出版发行,严禁将本书内容用于商业场合。

张 勇

2018年4月于

江西财经大学枫林园

目录

CONTENTS

第一篇 LPC84X 典型硬件系统与芯片级软件设计

第 1 章 ARM Cortex-M0+ 内核	3
1.1 ARM Cortex-M0+ 内核特点	3
1.2 ARM Cortex-M0+ 内核架构	4
1.3 ARM Cortex-M0+ 存储器配置	5
1.4 ARM Cortex-M0+ 内核寄存器	7
1.4.1 内核寄存器	7
1.4.2 系统控制寄存器	8
1.5 SysTick 定时器	13
1.6 Cortex-M0+ 异常	15
1.7 嵌套向量中断控制器	16
1.8 本章小结	18
第 2 章 LPC84X 微控制器	19
2.1 LPC845 微控制器特点与引脚配置	19
2.2 LPC845 微控制器内部结构	30
2.3 LPC845 存储器配置	32
2.4 LPC845 NVIC 中断	33
2.5 I/O 口配置 IOCON	36
2.6 通用目的输入/输出口 GPIO	39
2.7 系统配置模块 SYSCON	42
2.8 本章小结	55
第 3 章 LPC845 典型硬件平台	56
3.1 LPC845 核心电路	57
3.2 电源电路	58

3.3	LED 驱动电路与蜂鸣器驱动电路	59
3.4	串口通信电路.....	59
3.5	用户按键电路、用户接口扩展电路和 ADC 电路	60
3.6	DS18B20 电路	61
3.7	ZLG7289B 电路	61
3.8	SWD、ISP 和复位电路	64
3.9	LCD 屏与电阻式触摸屏接口电路	65
3.10	存储器电路	66
3.11	声码器电路	67
3.12	本章小结	67
第 4 章 LED 灯与蜂鸣器控制		68
4.1	LED 灯控制	68
4.1.1	LPC845 GPIO 口读写访问	69
4.1.2	Keil MDK 工程框架	71
4.2	LPC845 异常管理	87
4.2.1	LPC845 异常	87
4.2.2	LED 灯闪烁工程	89
4.3	NVIC 中断管理	93
4.3.1	多速率定时器 MRT	93
4.3.2	MRT 定时器中断实例	97
4.4	蜂鸣器工作原理	100
4.5	LPC845 外部中断	102
4.5.1	外部中断与模式匹配工作原理	102
4.5.2	LPC845 外部中断实例	112
4.5.3	LPC845 模式匹配实例	117
4.6	本章小结	119
第 5 章 按键与数码管显示		120
5.1	ZLG7289B 工作原理	120
5.2	DS18B20 工作原理	124
5.3	按键与数码管实例	132
5.4	本章小结	142
第 6 章 串口通信与声码器		143
6.1	串口通信	143

6.1.1	LPC845 串口工作原理	143
6.1.2	串口通信实例.....	152
6.2	声码器	157
6.2.1	声码器工作原理.....	157
6.2.2	声码器实例.....	160
6.3	本章小结	168
第 7 章	ADC 与存储器访问	169
7.1	LPC845 微控制器 ADC	169
7.1.1	ADC 工作原理	169
7.1.2	ADC 工程实例	174
7.2	AT24C128 存储器	179
7.2.1	AT24C128 访问方法	179
7.2.2	AT24C128 访问实例	182
7.3	W25Q64 存储器	190
7.3.1	W25Q64 存储器访问方法.....	190
7.3.2	LPC845 微控制器 SPI 模块	192
7.3.3	W25Q64 访问实例	196
7.4	本章小结	208
第 8 章	触摸屏与 LCD 屏	209
8.1	电阻式触摸屏驱动原理	209
8.2	电阻式触摸屏实例	215
8.3	LCD 屏驱动原理	217
8.4	LCD 屏实例	239
8.5	本章小结	244
第二篇 嵌入式实时操作系统 μC/OS-II		
第 9 章	μC/OS-II 系统与移植	247
9.1	μC/OS-II 系统移植	247
9.2	μC/OS-II 系统结构与配置	260
9.3	μC/OS-II 系统任务	266
9.3.1	空闲任务	267
9.3.2	统计任务	267
9.3.3	定时器任务	268

9.4 本章小结	268
第 10 章 μC/OS-II 任务管理	269
10.1 μC/OS-II 用户任务	269
10.2 μC/OS-II 多任务工程实例	274
10.3 统计任务实例	286
10.4 系统定时器	290
10.5 本章小结	293
第 11 章 信号量与互斥信号量	294
11.1 μC/OS-II 信号量	294
11.2 μC/OS-II 互斥信号量	296
11.3 信号量与互斥信号量实例	298
11.4 本章小结	310
第 12 章 消息邮箱与消息队列	311
12.1 μC/OS-II 消息邮箱	311
12.2 μC/OS-II 消息队列	313
12.3 消息邮箱与消息队列实例	315
12.4 本章小结	324
第三篇 嵌入式实时操作系统 μC/OS-III	
第 13 章 μC/OS-III 系统与移植	327
13.1 μC/OS-III 发展历程	327
13.2 μC/OS-III 特点	329
13.3 μC/OS-III 应用领域	334
13.4 μC/OS-III 系统组成	335
13.4.1 μC/OS-III 配置文件	338
13.4.2 μC/OS-III 内核文件	343
13.5 μC/OS-III 自定义数据类型	352
13.6 μC/OS-III 移植	354
13.7 本章小结	362
第 14 章 μC/OS-III 任务管理	363
14.1 用户任务	363

14.1.1 任务堆栈与优先级	365
14.1.2 任务控制块	365
14.1.3 任务工作状态	370
14.1.4 用户任务创建过程	372
14.2 多任务工程实例	374
14.3 统计任务	390
14.4 定时器任务	391
14.5 本章小结	395
第 15 章 信号量、任务信号量和互斥信号量	396
15.1 信号量	396
15.1.1 信号量工作方式	396
15.1.2 信号量实例	397
15.2 任务信号量	409
15.2.1 任务信号量工作方式	409
15.2.2 任务信号量实例	409
15.3 互斥信号量	413
15.3.1 互斥信号量工作方式	413
15.3.2 互斥信号量实例	414
15.4 本章小结	418
第 16 章 消息队列与任务消息队列	420
16.1 消息队列	420
16.1.1 消息队列工作方式	422
16.1.2 消息队列实例	424
16.2 任务消息队列	432
16.2.1 任务消息队列工作方式	432
16.2.2 任务消息队列实例	433
16.3 本章小结	440
附录 A 文件 my25q64.c	442
附录 B 工程项目索引	448
参考文献	450

第一篇 LPC84X典型硬件系统 与芯片级软件设计



本篇包括第 1~8 章,为全书的硬件系统与芯片级软件设计部分,将依次介绍 ARM Cortex-M0+ 内核、LPC84X 微控制器、LPC845 典型硬件系统电路和面向函数的程序设计方法。在本篇中,借助于实例和 Keil MDK 集成开发环境,先后详细阐述以下板级外设的芯片级工程程序设计方法:

- (1) LED 灯与蜂鸣器控制;
- (2) 按键与数码管显示(包含 DS18B20 温度传感器访问技术);
- (3) 串口通信(包含 SYN6288 声码器访问技术);
- (4) 模数转换器(ADC)和存储器访问技术;
- (5) 240×320 像素分辨率彩色 LCD 屏与触摸屏控制。

需要说明的是,全书中使用了 Keil MDK 5.26 版本,该版本为 2018 年 10 月发布的最新版本。建议读者使用最新的 Keil MDK 版本(由于版本升级而导致的工程兼容性问题,请与作者联系)。



ARM Cortex-M0+ 内核

ARM 是 Advanced RISC Machine(高级精简指令集机器)的缩写,现为 ARM 公司的注册商标。ARM Cortex-M0+内核属于 ARM 公司推出的 Cortex-M 系列内核之一,相对于高性能的 Cortex-M3 内核而言,它具有体积小、功耗低和控制灵活等特点,主要针对传统单片机的控制与显示等嵌入式系统应用。本章将介绍 Cortex-M0+ 内核特点、架构、存储器配置和内核寄存器等内容。

1.1 ARM Cortex-M0+ 内核特点

Cortex-M0+ 内核基于 ARMv6-M 体系结构,使用 ARMv6-M 汇编语言指令集,它具有以下特点:

- (1) Cortex-M0+ 内核包含极低数量的门电路,是目前全球功耗最低的内核,特别适用于对功耗要求苛刻的嵌入式系统应用场合。
- (2) 支持 32 位的 Thumb-2 扩展指令集和 16 位的 Thumb 指令集,代码的执行效率远远高于 8 位的单片机汇编指令。
- (3) 支持单周期的 I/O(输入/输出)口访问,对外设的控制速度快。
- (4) 具有低功耗工作模式,在内核空闲时可以使其进入低功耗模式,从而极大地节约电能;当需要内核工作时,通过与内核紧耦合的快速中断唤醒单元使其进入正常工作模式。
- (5) 内核中的各个组件采用模块化结构,通过精简的高性能总线(AHB-Lite)连接在一起,内核中的功耗管理单元可以动态配置各个组件的工作状态,可根据需要使某些空闲的组件处于掉电模式,以尽可能地减少功耗。
- (6) 可执行代码保存在 Flash 存储区中,Cortex-M0+ 内核支持从 Flash 中以极低的功耗快速读取指令,并以极低的功耗(工作在一个相对较低的 CPU 时钟下)在内核中高速执行代码。
- (7) Cortex-M0+ 内核支持硬件乘法器,硬件乘法器最早出现在 DSP(数字信号处理器)芯片中,与加法器协同工作,并称为乘加器,是指在一个 CPU 时钟周期内,用硬件电路直接实现 $A \times B + C$ 的三操作数运算。这里 Cortex-M0+ 支持的硬件乘法器可以在一个 CPU 时

钟周期内实现 $A \times B$ 的二操作数运算。

(8) Cortex-M0+内核的每条汇编指令的执行周期是确定的；中断处理的时间是确定的、高效的，且具有快速中断处理能力，特别适用于对实时性要求苛刻的智能控制场合。

(9) 支持二线的串行调试接口(SWD)，只需要使用芯片的两根引脚就可以实现对 Cortex-M0+内核芯片的在线仿真与调试，通过 SWD 可以向芯片的 Flash 存储器固化程序代码，且具有指令跟踪执行功能。而绝大多数的传统单片机是不能在线仿真调试的，因此基于单片机的工程测试复杂且周期漫长。

(10) Cortex-M0+内核不是物理形态的微控制器芯片，而是属于知识产权(IP)，所以常被称为 IP 软核。目前全球至少有 200 多家大型半导体公司购买了 ARM 公司的 IP 软核，生产集成了 IP 软核的微控制器芯片(称为流片，流片测试成功后进入芯片量产阶段)。所有集成了 Cortex-M0+内核的微控制器芯片，均可使用相同的集成开发环境(如 Keil 公司的 MDK 和 IAR 公司的 EWARM 等)和相同的仿真器(如 ULink2 和 JLink V8 等)进行软件开发。事实上，几乎全部的 ARM 芯片都使用相同的开发环境和仿真器，但是对于传统的单片机而言，不同半导体厂商生产的单片机所用的开发环境和编程下载器往往不相同。

1.2 ARM Cortex-M0+ 内核架构

相对于 8 位的传统 8051 单片机而言，Cortex-M0+内核是 32 位的微控制器内核，其内部总线宽度为 32 位，指令和数据传输能力大大提升。Cortex-M0+内核架构如图 1-1 所示。

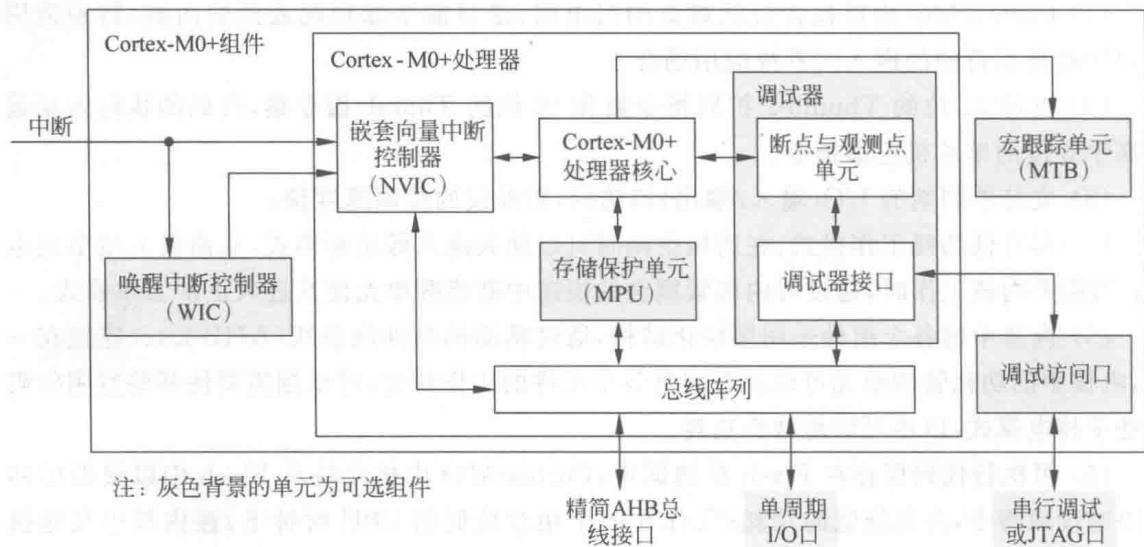


图 1-1 Cortex-M0+ 内核架构

由图 1-1 可知，Cortex-M0+内核由 Cortex-M0+处理器和三个可选的组件，即唤醒中断控制器(WIC)、宏跟踪单元(MTB)和调试访问口组成，Cortex-M0+处理器包括嵌套向量中

断控制器(NVIC)、Cortex-M0+处理器核心和两个可选的组件,即存储保护单元(MPU)和调试器组成,其中调试器又包括断点与观测点单元和调试器接口。Cortex-M0+内核与外部通过总线阵列和中断进行通信,其中中断为单向输入口,与总线阵列相连接的精简高性能总线(AHB)接口以及可选的单周期I/O口和串行调试或JTAG口均为双向口。

32位的Cortex-M0+处理器核心是计算和控制中心,采用了两级流水的冯·诺依曼结构,执行ARMv6-M指令集(即16位的Thumb-2指令集,含32位的扩展指令),集成了一个单周期的乘法器(用于高性能芯片中)或一个32周期的乘法器(用于低功耗芯片中)。

Cortex-M0+内核具有很强的中断处理能力,一个优先级可配置的嵌套向量中断控制器(NVIC)直接与Cortex-M0+处理器核心相连接,通过这种紧耦合的嵌套向量中断控制器,可以实现不可屏蔽中断、中断尾链、快速中断响应、睡眠态唤醒中断和四级中断优先级。这里的“中断尾链”是指当有多个中断被同时触发时,优先级高的中断响应完成后,不需要进行运行环境的恢复,而是直接运行优先级次高的中断,全部中断响应完后,再恢复运行环境。如果没有中断尾链功能,则处理器在响应一个中断前,先进行入栈操作,保存当前中断触发时的运行环境,然后处理器暂停当前程序的执行去响应中断,响应完中断后,进行出栈操作,恢复响应中断前的环境(即使程序计数器指针PC指向被中断的程序位置处)继续执行原来的程序,接着重复这些操作响应下一个中断。因此,没有中断尾链功能时,两个连续响应的中断间需要插入一次出栈和一次入栈操作(即恢复前一个运行环境和保存后一个运行环境),而具有中断尾链功能时,这两次堆栈操作均被省略掉了。

Cortex-M0+内核具有很强的调试能力,通过调试访问口,外部的串行调试或JTAG调试口与Cortex-M0+处理器的调试器相连接,调试器直接与Cortex-M0+处理器核心连接,还通过它与宏跟踪单元相连接。因此,通过串行调试或JTAG调试口可以访问Cortex-M0+内核的全部资源,包括调试或跟踪程序代码的执行,还可以检查代码的执行结果。

存储保护单元(MPU)可以对存储器的某些空间设定访问权限,使用特定的程序代码才能访问这些空间,普通的程序代码则无权访问,这样可以有效地保护关键的程序代码存储区或数据区不受意外访问(例如病毒)的侵害。

在图1-1中,相对于Cortex-M0+处理器核心而言,其余的组件均称为Cortex-M0+内核的外设,所有这些组件均为IP核。半导体厂商在这个IP核的基础上添加中断发生器、存储器、与精简AHB总线(通过高级外设总线APB)相连接的多功能芯片外设和I/O口等,即可以得到特定功能的微控制器芯片。

1.3 ARM Cortex-M0+存储器配置

Cortex-M0+存储空间的最大访问能力为 2^{32} 字节,即4GB。对于Cortex-M0+而言,8位(8bit)为一个字节,16位称为半字,32位称为字。以字为单位,Cortex-M0+的存储空间的最大访问能力为 2^{30} 字,即从 $0 \sim 2^{30}-1$ 字。一般地,访问地址习惯采用字节地址,此时Cortex-M0+的存储空间配置如图1-2所示。